

ALPHA[®] HiTech CU21-3240

底面填充环氧树脂

描述


ALPHA HiTech CU21-3240 是一款单组分毛细底部填充剂，用于保护印刷电路板上的芯片封装。是一款拥有较高的玻璃化温度(Tg)和低热膨胀系数(CTE)的高可靠性底部填充材料。由于其热膨胀系数低，它还具有良好的热循环性能。

使用本产品前请完整阅读技术数据表

特性与优点

- 玻璃化温度高
- 热膨胀系数低
- 优异的热循环性能
- 无卤素
- 符合 RoHS 指令 2015/863/EU

应用指南

存储	解冻	应用	固化
1. 存放温度 -20°C, 保证产品稳定。 2. 垂直放置, 尖端朝下 	1. 从冰箱中取出产品 2. 放置在室温条件下 2 小时 3. 产品完全解冻前不要开盖 4. 产品解冻后不能重新冷冻 5. 为防止未使用产品受到污染, 不要将任何材料装回原包装中。	为保证 ALPHA HiTech CU21-3240 在元件底部的快速高效流动, 基板温度应保持在 $70-100^{\circ}\text{C}$ 之间。	为完全实现材料优势, 对流炉内按照下列条件进行固化。 <ul style="list-style-type: none"> • 140°C (≥ 30 分钟) • 150°C (≥ 10 分钟) • 165°C (≥ 5 分钟)

技术数据

类别	规格
典型未固化材料属性	
外观	黑色
粘度(RVT Brookfield Spindle #5, 20rpm, 25°C , cP)	*8,000-16,000
填充物 (SiO_2), %	50
填充物平均尺寸, μm	3
填充物最大尺寸, μm	25
比重	1.5-1.6
使用寿命 (25°C , 天)	3
保质期 ($\leq -20^{\circ}\text{C}$, 月)	6
包装规格	10/30/50/55 cc 针筒装

*注: 在规格范围完全确定前, 仅为参考值。

类别	规格
典型固化后材料属性	
玻璃化温度(Tg), via TMA, °C	165 ± 5
热膨胀系数(α_1), <Tg, ppm	31 ± 10
热膨胀系数 (α_2), >Tg, ppm	105 ± 20
硬度 (邵氏 D)	85 to 95
模量 (via Mpa, DMA, 0-200 °C)	5,508
线性收缩, %	0.86
体积收缩, %	1.57
导热系数, W/mK	0.745
卤素 (第三方实验室测试), ppm	Br: 未检测到
	Cl: 305
	F: 0.02
可提取离子含量- 负离子, ppm	Cl: 0.47
	总计: 0.48
	K ⁺ : 0.25
可提取离子含量- 正离子, ppm	Na ⁺ : 1.47
	总计: 1.72
	否
吸湿率, %	0.17 (25 °C, 24 小时)
	0.42 (100 °C, 2 小时)
与助焊剂残留的 DSC 兼容性测试	ALPHA CVP-390: 合格
	ALPHA OM-340: 合格
	ALPHA OM-353: 合格
	ALPHA OM-358: 合格

类别	典型值
典型固化后材料属性	
表面绝缘阻抗 IPC J-STD-0004B TM-650 方法 2.6.3.7 (40 °C, 90 %RH, 12V 偏压)	ALPHA CU21-3240: 合格
	ALPHA HiTech CU21-3240 + ALPHA CVP-390: 合格
	ALPHA HiTech CU21-3240 + ALPHA OM-340: 合格
	ALPHA HiTech CU21-3240 + ALPHA OM-353: 合格
	ALPHA HiTech CU21-3240 + ALPHA OM-358: 合格
空对空热循环测试 (-40 至 125 °C /每次循环时间 30 分钟/合金: SAC305)	5,000 次循环合格
表面电阻率, Ω/cm^2 (ASTM D257)	3.6×10^{15}
体积电阻率, $\Omega.\text{cm}$ (ASTM D257)	2.5×10^{16}
介电击穿电压, kV (ASTM D149)	54
介电击穿强度, kV/mm (ASTM D149)	21
介电常数 (低频 – 1 KHz & 1 MHz: ASTM D150; 高频 – 1 GHz & 2 GHz: IPC TM 650 2.5.5.9)	1 KHz: 4.67
	1 MHz: 4.49
	1 GHz: 3.27
	2 GHz: 3.25
损耗常数 (低频 – 1 KHz & 1 MHz: ASTM D150; 高频 – 1 GHz & 2 GHz: IPC TM 650 2.5.5.9)	1 KHz: 0.0005
	1 MHz: 0.0048
	1 GHz: 0.0150
	2 GHz: 0.0220

安全&警告

建议贵公司及产线操作员工在使用产品之前阅读并回顾产品安全技术说明书中关于健康和警告部分。□ □ 查阅 □ □ 数 □ □ , 请浏览 MacdermidAlpha.com/assembly-solutions/knowledge-base 。

联络资讯

请联络 Assembly@MacDermidAlpha.com 以确认此为最新发行版

www.macdermidalpha.com

<p>North America 109 Corporate Blvd. South Plainfield, NJ 07080, USA 1.800.367.5460</p>	<p>Europe Unit 2, Genesis Business Park Albert Drive Woking, Surrey, GU21 5RW, UK 44.01483.758400</p>	<p>Asia 8/F., Paul Y. Centre 51 Hung To Road Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong 852.3190.3100</p>
--	--	---

另请仔细阅读安全技术说明书中的警告和安全信息。本说明书包含安全、经济地操作本产品所需的技术信息。在产品使用之前彻底阅读。紧急安全协助电话：美国 1 202 464 2554，欧洲+ 44 1235 239670，亚洲 + 65 3158 1074。巴西 0800 707 7022 和 0800 172 020，墨西哥 01800 002 1400 和 (55) 5559 1588。

免责声明：本说明书所载之声明、技术信息和建议均基于我们认为可靠的测试，但不保证其准确性或完整性。除非卖方和制造商的高级职员签署的协议文件另有规定，否则任何声明或建议均不构成陈述。本说明书不为任何特定目的之适销性或适合性做出保证或任何默示保证。以下保证取代此类保证及所有其他明示、暗示或法定保证，产品在销售时，保证无材料和工艺技术上的缺陷。卖方及制造商在此保证下的唯一责任是更换销售时有缺陷的产品。在任何情况下，制造商或卖方皆免于承担因不能使用该产品所产生的任何直接或间接损失、损害或费用、偶然或后果性的损失。尽管上文另有规定，若产品系因应客户指定了超出上述参数的操作参数而提供的，或产品在超出上述参数的条件下使用的，则接受或使用该产品的客户承担因在此类条件下使用产品可能导致的所有产品故障风险及直接、间接及后果损失的全部风险，并同意使 MacDermid Incorporated 及其相关企业对此负责，并不负任何赔偿责任。产品使用的任何建议或此处包含的任何内容均不得解释为建议以侵犯任何专利或其他知识产权的方式使用任何产品，并且卖方和制造商对此类侵权不承担任何责任或义务。

© 2019 MacDermid, Inc 及其集团附属公司版权所有。标识有“(R)”和“TM”是MacDermid, Inc及其集团附属公司在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。